

堅決打好攻堅戰持久戰——習近平經濟思想引領新時代經濟工作述評之三

香港文匯報訊 新華社15日播發題為《堅決打好攻堅戰持久戰——習近平經濟思想引領新時代經濟工作述評之三》的文章。文章表示，中國經濟在風浪中成長、在磨礪中壯大。脫貧攻堅、供給側結構性改革、建設統一大市場、污染防治、防範化

解重大風險、應對複雜國際環境……新時代以來，一場場大戰大考，無一不是在攻堅克難、考驗韌勁。踏平坎坷成大道。以習近平同志為核心的黨中央以洞若觀火的眼光與堅如磐石的定力，引領中國經濟在變局中開新局，在

危機中育新機，在闖關奪隘中破阻前行。在習近平經濟思想的科學指引下，中國經濟發展不斷贏得主動權，為強國建設、民族復興偉業夯實發展基座。當前，「十四五」規劃收官在即，「十五五」藍圖謀劃在即。

站上新的歷史起點，以習近平同志為核心的黨中央正帶領全黨全國人民，以鬥爭精神攻克難關，以戰略主動贏得先機，以久久為功鑄就輝煌，繼續打好一場場攻堅戰、持久戰，向着第二個百年奮鬥目標奮勇前進！



掃碼閱全文

美「穿透規則」加害中企 中方將採必要措施維權

商務部：堅決反對荷蘭干預中企子公司安世半導體運營

香港文匯報訊 綜合中新社及中通社報道，針對荷蘭干預安世半導體（Nexperia）運營，中國商務部新聞發言人何詠前16日在商務部例會表示，美方的「穿透規則」是加害中企的始作俑者，希望荷方堅持獨立自主。

近日，荷蘭政府以「國家安全」為由，對安世半導體實施強制行政接管，凍結其價值高達147億元（人民幣，下同）的全球資產，並啟動程序罷免中方管理團隊。中國半導體行業協會日前發表聲明，反對荷蘭地方當局干預開泰科技子公司安世半導體的運營。

荷此舉嚴重損害荷營商環境

對此，何詠前稱，中方堅決反對荷方泛化「國家安全」概念，以行政手段直接插手企業內部事務。荷此舉不僅違反契約精神與市場原則，還將嚴重損害荷營商環境，害人害己。

她提到，中方注意到，荷蘭相關法院10月14日公開文件顯示，荷美雙方曾就「穿透規則」進行過溝通協調，美向荷提出更換安世半導體中方首席執行官及「調整治理結構」等要求，以免受「穿透規則」的制裁。

「美方的『穿透規則』是加害中企的始作俑者。」何詠前強調，中方已就美「穿透規則」明確表達立場，美此舉嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。荷方此舉則是美「穿透規則」損害中國企業正當權益的明顯例證。

中方堅決維護中企合法權益

據此前報道，美東時間9月29日，美國商務部發布出口管制「穿透規則」，對被列入美「實體清單」等的企業持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁。中方隨後表態稱，相關規則則是美方泛化國家安全、濫用出口管制的又一典型例證。美方此舉性質極其惡劣，嚴重損害受波及企業的正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴



●中國商務部新聞發言人表示，美方的「穿透規則」是加害中企的始作俑者，希望荷方堅持獨立自主。圖為安世半導體荷蘭奈梅亨總部大樓。

重破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定，中方對此堅決反對。

何詠前說，希望荷方堅持獨立自主，能夠從維護中荷經貿關係、維護全球半導體供應鏈穩定出發，尊重客觀事實，堅持契約精神和市場原則，糾正錯誤做法，切實保護中國投資者正當權益，營造公平、透明、可預期的營商環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

荷蘭粗暴踐踏國際規則

公開資料顯示，安世半導體總部位於荷蘭奈梅亨，是開泰科技核心半導體業務基礎，專注分立器件與邏輯器件。其前身是恩智浦半導體的一個部門，2017年獨立運營，2019年被開泰科技全資收購，現為開泰科技全資子公司。2024年，安世半導體收入規模約147億元，約佔開泰科技當年總營收的1/6。

中方冀美方珍惜經貿會談成果

香港文匯報訊 據新華社報道，商務部新聞發言人何詠前16日表示，中美馬德里經貿會談後，美方不顧中方反覆勸阻，短短20餘天，密集出台20項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法，中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式妥善解決各自關切。

有記者問，美國貿易代表賈米森·格里爾表示，是否避免美國對中國產品實施100%的新關稅取決於中國，他還稱自己相信仍有機會解決關

於關鍵礦產限制的爭議。對此，中國有何評論？其他國家是否已就新的稀土出口管制措施尋求澄清？

美20餘天出台20遏華措施

何詠前表示，中美馬德里經貿會談後，美方不顧中方反覆勸阻，短短20餘天，密集出台20項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。特別是9月底，美方出台了出口管制實體清單穿透性規則，事實上將數千家中國企業延伸列入「實體清單」；同時，不顧中方磋商誠意，執意於10月14日落地對華造船「301」調

據環球時評指出，荷蘭這一系列行為試圖將中國企業多年投入的資本與技術成果據為己有，引發國際輿論嘩然。英國廣播公司（BBC）稱，荷蘭政府的聲明並未具體說明為何認為該公司的運營存在風險，文章還暗示這一舉動與9月「美國商務部進一步收緊了（對華）限制措施」有關。英國《金融時報》直言，荷蘭政府此舉將加劇西方與中國在高科技領域的摩擦，美國彭博社等媒體也警告這一非常之舉將進一步惡化中歐緊張關係。

環球時評認為，這種做法違背了市場經濟和公平競爭原則，也與歐盟一貫倡導的國際經貿規則相悖。從後果看，這不僅損害中國企業合法權益，也破壞了國際投資者對歐盟市場的信任。這絕不應被視為荷蘭政府與中國公司之間的糾紛，而是荷蘭方面對國際規則的粗暴踐踏，國際社會不能縱容這種披着法律、安全外衣對跨國企業實施的掠奪行徑。

查港口費措施，對中方利益造成嚴重損害，消極影響極為惡劣。

何詠前指出，中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法，中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式妥善解決各自關切。

何詠前說，中方在措施出台前，已通過雙邊出口管制對話機制向包括美國在內的各有關國家和地區進行了通報，澄清政策目標，減少誤解誤判，部分國家和地區表示理解，願意並正在與中方積極開展溝通協作。

王毅：中美應開展有效溝通 妥善解決分歧

香港文匯報訊 據中新社報道，10月16日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民。

王毅讚賞蘇世民長期奔走於中美之間，為促進中美人文交流和兩國關係發展作出有益貢獻。

王毅表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。對中美兩個大國，和平共處是必須守住的基本底線，平等、尊重、互惠是打交道的正確方式，「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇，對立對抗只會兩敗俱傷。雙方應開展有效溝通，妥善解決分歧，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

蘇世民說，美中關係攸關世界。希望雙方加強溝通、消除誤解，推動各自發展繁榮。我願繼續為此作出積極努力。

庫克：蘋果將繼續扎根中國

另據中國商務部消息，中國商務部16日晚間發布消息，商務部部長王文濤當日會見美國蘋果公司首席執行官庫克。王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集出台一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。維護中美經貿關係總體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更加穩定的預期和環境。

王文濤指出，中國政府將堅定不移推進高水平對外開放，持續優化營商環境，讓外資企業共享中國發展機遇。歡迎蘋果公司繼續深化對華合作，加大在華投入。

庫克表示，蘋果公司將繼續堅定扎根中國、深耕中國，積極參與中國高質量發展。良好的中美經貿關係不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定和發展，蘋果公司願為美中合作共贏貢獻積極力量。

科企多招突圍西方封鎖 灣芯展秀出中國「芯」力量

香港文匯報訊（記者 毛麗娟 深圳報道）在全球半導體產業格局加速重構的背景下，中國半導體產業不斷突破技術封鎖，構建自主生態的「試驗場」，他們通過技術突破、產業鏈協同、市場拓展和政策支持四大路徑突圍西方封鎖，產業發展呈現國產替代加速、技術多元化、全球化與區域化並存的趨勢。正於深圳舉行的2025灣區半導體產業生態博覽會（以下簡稱「灣芯展」）上，這些企業紛紛以一系列首發成果和戰略簽約，向世界宣告中國「芯」力量的崛起。

香港文匯報記者在展會現場採訪發現，中國半導體企業近年來的技術突破主要聚焦在半導體產業上下游產業鏈的關鍵領域。北方華創展台的負責人告訴香港文匯報記者，對於硬科技類公司而言，在境內外市場的競爭中要脫穎而出，靠的都是要技術過硬、產品過硬。「公司此前發布了首款12英寸電鍍設備（ECP）——Ausip T830，主要應用於2.5D/3D先進封裝領域，憑借大大提升產品良品率的優勢

而受到了市場的歡迎，令到公司順利正式進軍電鍍設備市場，並在先進封裝領域構建了包括刻蝕、去膠、PVD、CVD、電鍍、PIQ和清洗設備的完整互連解決方案。」他透露，未來，北方華創將把握先進封裝發展的機遇，持續加大研發投入，致力於打造先進封裝領域的完整解決方案。

芯片「瘦身」成熟點 企業各顯神通

當芯片製程逼近1納米的物理極限，單純把晶體管做小變得越來越難，成本也越來越高，怎麼辦？業內的一個主流思路，是把不同功能的小芯片（Chiplet），通過先進封裝技術拼接在一起，實現性能增長。這也是本屆展會的另一個焦點。據了解，珠海芯芯科技有限公司牽頭聯合了近30家芯片設計、封裝製造、科研院校及產業聯盟等單位，共同打造了業內首個大型「Chiplet（是指預先製造好、具有特定功能、可組合集成的晶片）與先進封裝生態專區」。

隨着人類科技活動對算力需求的快速增長，芯片作為現代科技的「心臟」，也正經歷着一場追求極致輕薄與強大性能的變革。而晶圓減薄技術，恰是本屆展會中備受關注的「瘦身秘籍」。「減薄」，就是將晶圓（Wafer）背面研磨至目標厚度的工藝步驟，是連接芯片製造和封裝之間的橋樑。在本屆灣芯展大族半導體展區，全自動SDBG激光隱形切割機成為了一款「明星產品」，主要用於切割存儲類的芯片。此前，激光隱形切割技術自誕生起便由日本企業主導，他們長期壟斷全球高端市場，在半導體前道晶圓切割領域市佔率超90%。工作人員介紹，目前，SDBG機已經可以對標國外的設備，具備了成熟的量產經驗，為行業提供穩定可靠的國產替代方案。

50億半導體產業基金揭牌

值得關注的是，為支持半導體企業初創期、成長期的發展，16日，深圳市半導體與集成電路基金一



●灣芯展大族半導體展區，全自動SDBG激光隱形切割機成為了一款「明星產品」。

香港文匯報記者毛麗娟 攝

期（賽米產業投資基金）正式揭牌，基金總規模50億元人民幣，主要投向半導體和零部件、芯片設計和先進封裝領域，助力深圳初步構建全譜系、全品類、全鏈戰略性新興產業發展新格局。